

# 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于2024年2月制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。通过切实践行“提质增效重回报”行动方案，公司在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效，具体情况如下：

### 一、行动方案相关措施的实施情况及效果

#### （一）聚焦经营主业，提升核心竞争力

2024年上半年，公司专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力，具体情况如下：

2024年上半年，公司在研发创新、知识产权体系建设、生产经营、外延式生长等方面取得了积极成果。公司与全球一线半导体企业的深度合作，有助于公司深入了解市场需求、有针对性地开发创新性解决方案，也提升了公司对新产品、新技术、新市场的理解，提升了公司技术和产品的竞争力。公司与现有客户持续合作，并与海内外新客户建立了广泛合作。2024年3月，公司实现了产品迭代升级和新的突破，湿法设备4,000腔顺利交付；作为技术差异化高端半导体设备供应商，公司团队亮相SEMICON CHINA展会，为现场新老客户提供最新技术和解决方案。5月公司推出用于先进封装的带框晶圆清洗设备，该设备可在脱粘后的清洗过程中有效清洗半导体晶圆，可减少生产过程中化学品用量，具有显著的环境与成本效益。

公司重点面向中国大陆需求，提高现有产品在已有客户的市场占有率，加快

新客户产品验证的进程，实现了多客户、多产品同步推进验证工作。2024年上半年公司实现营业收入240,389.67万元，同比增长49.33%，主营业务毛利率50.11%，维持在较高水平。

公司通过持续的研发投入和长期的技术、工艺积累，在新产品开发、生产工艺改进等方面形成了一系列科技成果，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。2024年上半年，公司持续加大研发投入力度，研发投入占营业收入的比例达到16.24%。超过了行动方案承诺了15%的研发投入占比。截至2024年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利463项，其中境内授权专利177项，境外授权专利286项，其中发明专利共计461项。

此外，公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以授予价格49.78元/股向符合授予条件的193名激励对象授予139.10万股限制性股票。该项股权激励对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予了奖励，激发了技术研发人员的工作热情。

## **（二）持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力**

2024年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，积极推行募投项目的落地促进公司主营业务发展。截至2024年6月30日，盛美半导体设备研发与制造中心项目投资进度已经达到91.20%；高端半导体设备拓展研发项目已经投入完毕；盛美韩国半导体设备研发与制造中心项目已经完成募集资金四方监管协议的签署，并已经开始筹划募集资金投入事项。

## **（三）优化运营管理，提高经营质量与效率**

2024年上半年，公司优化库存、设置更合理的库存警戒、加快新产品在客户端的验收、做好订单回款收款管理工作、优化考核要求等举措，提高了公司经营质量与效率。2024年上半年公司应收账款周转率提高至2.91（年化），存货周转率提高至0.57（年化），综合毛利率达到50.11%，维持在较高水平。2024年上半年经营活动现金流量净额为44,671.88万元，公司资金利用效率得以提高。

## **（四）完善公司治理，推动公司高质量发展**

2024年上半年，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况对《股东大会议

事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》等18项治理制度进行了修订及制定。通过上述举措，进一步完善法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2024年上半年，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董监高积极参与了“ESG专项培训”“独立董事制度改革专题培训”等上交所等监管机构举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

#### **（五）持续加强投资者沟通交流**

2024年上半年，公司通过上交所E互动平台、业绩说明会、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件等多种渠道，积极与投资者沟通，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权，具体包括：

2024年1月26日，公司通过电话会议举办了分析师会议，对公司2024年度向特定对象发行A股股票预案进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。

2024年3月7日，公司通过上证路演中心举办了业绩说明会，对2023年年度业绩和财务情况进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。

2024年4月17日，公司通过上证路演中心举办了2023年度业绩说明会，公司董事长HUI WANG，总经理王坚，独立董事ZHANBING REN，财务负责人LISA YI LU FENG，董事会秘书罗明珠等参加了会议，针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

2024年5月10日，公司通过进门财经平台举办了业绩交流会，对2024年第一季度业绩和财务情况进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。

此外，公司于2024年7月30日通过上证路演中心举办了2024年第一季度业绩说明会，以便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况。

2024年上半年，公司通过上证E互动平台，共收到投资者提问34项，回复34项。让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

#### **（六）持续完善投资者回报机制**

2024年1月26日，公司制定并披露《盛美半导体设备（上海）股份有限公司

未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

公司于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2024年6月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。因2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权新增股份446,154股，公司已发行股份总数由435,707,409股增加至436,153,563股。公司2023年度利润分配方案每股现金分红金额由0.62700元（含税）调整为0.62636元（含税）。现金红利总额为273,189,145.72元（含税），本次利润分配现金分红金额占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的30%。上述权益分派已于2024年7月19日实施完毕。

公司董事长HUI WANG提议：未来3年（2024年至2026年）的现金分红，每年保持在当年归属于上市公司股东净利润的25%-30%之间。公司于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了该项提议。

2024年8月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟通过集中竞价方式回购本公司股票，回购金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。

公司通过上述利润分配方案和现金分红政策为投资者提供长期回报，通过股份回购提振市场情绪，稳定投资者信心，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

#### **（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任**

2024年1月29日，公司披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-010），公司董事、总经理王坚，副总经理陈福平，董事会秘书罗明珠拟自2024年1月29日起6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币900万元且不超过人民币1,200万元。截至2024年4月15日，增持主体累计增持公司股份138,056股，增持金额合计为1,164.94万元，增持计划已实施完毕。增持计划进一步激发公司核心团队成员的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益与公司长远发展更紧密结合，努力促进公司经营业绩持续稳步增长，为股东创造更大的价值。

公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。2024年上半年,公司不断优化并持续执行高管薪酬方案,确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。2024年上半年,公司持续关注2023年限制性股票激励计划涉及考核要求的实现情况,并将严格按照考核要求实现情况进行激励。

综上所述,公司“提质增效重回报”行动方案的具体举措,有效提升了公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,取得了较好的结果。公司通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护了良好市场形象,促进了资本市场平稳健康发展。

## 二、投资者关于改进行动方案的意见建议

无。

## 三、进一步改进措施

未来,公司将积极执行行动方案中的各项举措,通过提升公司科技创新能力、提高经营质量与效率、完善公司治理、增强投资者沟通交流,完善投资者回报等方式,切实提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,维护公司全体股东利益。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2024年8月6日